

平成28年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成27年8月3日

上 場 会 社 名 テクノクオーツ株式会社 上場取引所

東

コード番 号

5217

URL http://www.techno-q.com

代 者 (役職名) 表 問合せ先責任者 (役職名) 取締役社長 取締役管理本部長

(氏名) 根生辰男 (氏名) 小野文男

(TEL) 03-5354-8171

四半期報告書提出予定日

平成27年8月11日

配当支払開始予定日

四半期決算補足説明資料作成の有無

:無 四半期決算説明会開催の有無 : 無

(百万円未満切捨て)

1. 平成28年3月期第1四半期の連結業績(平成27年4月1日~平成27年6月30日)

(1)連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高	1	営業利	益	経常利	l益	親会社株主 する四半期	に帰属 純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
28年3月期第1四半期	1, 425	23. 7	125	66. 2	137	79. 5	118	149. 2
27年3月期第1四半期	1, 152	1.6	75	32. 8	76	30. 3	47	55. 0

(注)包括利益 28年3月期第1四半期 121百万円(一%) 27年3月期第1四半期 △16百万円(一%)

	1 株当たり 四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり 四半期純利益
	円 銭	円 銭
28年3月期第1四半期	15. 25	_
27年3月期第1四半期	6. 12	_

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
28年3月期第1四半期	8, 863	6, 878	77. 6
27年3月期	8, 766	6, 795	77. 5

(参考) 自己資本 28年3月期第1四半期 6,878百万円 27年3月期 6,795百万円

2. 配当の状況

			年間配当金		
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
27年3月期	_	0.00	_	5. 00	5. 00
28年3月期	_				
28年3月期(予想)		0.00	_	5. 00	5. 00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

3. 平成28年3月期の連結業績予想(平成27年4月1日~平成28年3月31日)

(%表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

(
	売上高	- 1	営業利	益	経常利	益	親会社株主 する当期約		1株当たり 当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円	銭
第2四半期(累計)	2, 598	12. 6	80	158. 4	73	3. 4	43	6.3	5. 5	55
通期	5, 200	0. 5	159	△27.0	143	△45.5	90	△32.1	11. 6	65

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無

※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 : 無

(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 無

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 :有 ② ①以外の会計方針の変更 : 無 ③ 会計上の見積りの変更 : 無 ④ 修正再表示

(注)詳細は、添付資料2ページ「1. サマリー情報(注記事項)に関する事項 (3)会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。

(4) 発行済株式数(普通株式)

① 期末発行済株式数(自己株式を含む)

② 期末自己株式数

③ 期中平均株式数(四半期累計)

28年3月期1Q	7, 800, 000株	27年3月期	7, 800, 000株
28年3月期1Q	59, 779株	27年3月期	59,779株
28年3月期1Q	7, 740, 221株	27年3月期1Q	7, 740, 221株

: 無

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開 示時点において、四半期連結財務諸表のレビュー手続は終了していません。

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると 判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。

○添付資料の目次

1. サマリー情報(注記事項)に関する事項	2
(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動	2
(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用	2
(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示	2
2. 四半期連結財務諸表	3
(1) 四半期連結貸借対照表	3
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	5
四半期連結損益計算書	5
四半期連結包括利益計算書	6
(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	7
(継続企業の前提に関する注記)	7
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	7
3. 補足情報	8
(1) 生産、受注及び販売の状況	8

- 1. サマリー情報(注記事項)に関する事項
- (1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 該当事項はありません。
- (2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 該当事項はありません。
- (3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 (会計方針の変更)

「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日)、「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号 平成25年9月13日)及び「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第7号 平成25年9月13日)等を、当第1四半期連結会計期間から適用し、四半期純利益等の表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第1四半期連結累計期間については、四半期連結財務諸表の組替えを行っております。

2. 四半期連結財務諸表

(1) 四半期連結貸借対照表

		(単位:千円)
	前連結会計年度 (平成27年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成27年6月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	1, 677, 314	1, 744, 370
受取手形及び売掛金	1, 829, 679	1, 782, 385
製品	183, 034	210, 472
仕掛品	449, 305	446, 183
原材料及び貯蔵品	621, 936	756, 809
その他	268, 645	224, 668
貸倒引当金	△1,836	△1,796
流動資産合計	5, 028, 078	5, 163, 094
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物(純額)	1, 167, 765	1, 141, 680
機械装置及び運搬具(純額)	1, 153, 544	1, 106, 076
土地	985, 336	985, 336
リース資産(純額)	43, 724	39, 990
建設仮勘定	8, 630	38, 808
その他(純額)	48, 755	48, 833
有形固定資產合計	3, 407, 757	3, 360, 726
無形固定資產	49, 067	53, 712
投資その他の資産		
その他	282, 362	287, 417
貸倒引当金	△1, 153	△1, 153
投資その他の資産合計	281, 208	286, 263
固定資産合計	3, 738, 033	3, 700, 702
資産合計	8, 766, 112	8, 863, 797

		(単位:千円)
	前連結会計年度 (平成27年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成27年6月30日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	345, 532	352, 196
短期借入金	808, 680	894, 832
リース債務	15, 681	15, 681
未払法人税等	7, 643	37, 240
賞与引当金	78, 172	35, 806
その他	220, 849	215, 540
流動負債合計	1, 476, 558	1, 551, 296
固定負債		
長期借入金	343, 819	282, 616
リース債務	30, 229	26, 308
役員退職慰労引当金	20, 922	22, 474
退職給付に係る負債	82, 035	86, 828
その他	16, 912	15, 962
固定負債合計	493, 918	434, 189
負債合計	1, 970, 477	1, 985, 486
純資産の部		
株主資本		
資本金	829, 350	829, 350
資本剰余金	1, 015, 260	1, 015, 260
利益剰余金	4, 267, 011	4, 346, 368
自己株式	△32, 608	△32, 608
株主資本合計	6, 079, 014	6, 158, 371
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	40, 260	42, 958
為替換算調整勘定	676, 360	676, 980
その他の包括利益累計額合計	716, 620	719, 939
純資産合計	6, 795, 634	6, 878, 310
負債純資産合計	8, 766, 112	8, 863, 797

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 四半期連結損益計算書

第1四半期連結累計期間

売上高 売上原価 売上総利益 販売費及び一般管理費 給料及び手当 賞与引当金繰入額	前第1四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年6月30日) 1,152,551 809,762 342,789 63,715 13,059 1,616 2,297	当第1四半期連結累計期間 (自平成27年4月1日至平成27年6月30日) 1,425,669 1,012,040 413,629 61,934 13,115 1,551
売上原価 売上総利益 販売費及び一般管理費 給料及び手当	1, 152, 551 809, 762 342, 789 63, 715 13, 059 1, 616	1, 425, 669 1, 012, 040 413, 629 61, 934 13, 115
売上総利益 販売費及び一般管理費 給料及び手当	342, 789 63, 715 13, 059 1, 616	413, 629 61, 934 13, 115
販売費及び一般管理費 給料及び手当	63, 715 13, 059 1, 616	61, 934 13, 115
給料及び手当	13, 059 1, 616	13, 115
	13, 059 1, 616	13, 115
當与引出全婦入貊	1,616	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
頁 7 月 1 並 水 八 頃	*	1, 551
役員退職慰労引当金繰入額	2, 297	
退職給付費用		2, 937
その他	186, 865	209, 027
販売費及び一般管理費合計	267, 553	288, 565
営業利益	75, 236	125, 063
営業外収益		
受取利息	146	160
受取配当金	988	1, 139
為替差益	6, 614	12, 096
その他	495	1,606
営業外収益合計	8, 244	15, 002
営業外費用		
支払利息	4, 113	2, 904
その他	2, 943	_
営業外費用合計	7, 056	2, 904
経常利益	76, 424	137, 162
特別損失		
固定資産除却損	334	628
特別損失合計	334	628
税金等調整前四半期純利益	76, 090	136, 533
法人税、住民税及び事業税	19, 441	34, 539
過年度法人税等	-	△38, 135
法人税等調整額	9, 276	22, 071
法人税等合計	28, 717	18, 475
四半期純利益	47, 372	118, 058
親会社株主に帰属する四半期純利益	47, 372	118, 058

四半期連結包括利益計算書 第1四半期連結累計期間

		(単位:千円)
	前第1四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日)
四半期純利益	47, 372	118, 058
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	5, 463	2, 698
為替換算調整勘定	△69, 672	620
その他の包括利益合計	△64, 208	3, 318
四半期包括利益	△16, 835	121, 377
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	△16, 835	121, 377

(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記) 該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記) 該当事項はありません。

3. 補足情報

(1) 生産、受注及び販売の状況

① 生産実績

当第1四半期連結累計期間における生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称	生産高(千円)	前年同期比(%)
半導体	1, 370, 943	8.0
その他	28, 966	0.3
合計	1, 399, 909	7.8

- (注) 1. 金額は販売価格によっております。
 - 2. 金額は消費税等を含んでおりません。

② 受注実績

当第1四半期連結累計期間における受注実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称	受注高(千円)	前年同期比(%)	受注残高(千円)	前年同期比(%)
半導体	1, 308, 703	53. 9	1, 189, 684	37. 9
その他	42, 640	△23.8	29, 667	58. 2
合計	1, 351, 344	49. 1	1, 219, 352	38. 3

(注) 金額は消費税等を含んでおりません。

③ 販売実績

当第1四半期連結累計期間における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称	販売高(千円)	前年同期比(%)	
半導体	1, 386, 602	26. 4	
その他	39, 067	△29. 3	
合計	1, 425, 669	23. 7	

(注) 1. 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合

相手先	前年同期(千円)	割合(%)	当第1四半期(千円)	割合(%)
Applied Materials, Inc.	470, 200	40.8	451, 160	31. 6
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	12, 820	1.1	172, 448	12. 1

2. 金額は消費税等を含んでおりません。